

盛合晶微半导体有限公司
关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2026 年半年度计提资产减值准备情况

盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日财务状况及 2026 年半年度经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提了减值准备。

2026 年半年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 16,586.25 万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	-52.04	含应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	-16,534.21	含存货跌价损失及合同履约成本减值损失
合计	-16,586.25	/

注：损失以“-”号填列，本期发生额以四舍五入的方式保留两位小数。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2026 年半年度计提信用减值损失金额共计 52.04 万元。

（二）资产减值损失

公司资产减值损失为存货跌价损失及合同履约成本减值损失。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失。

经测试，公司 2026 年半年度计提资产减值损失金额共计 16,534.21 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026 年 1-6 月，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 16,586.25 万元，对公司合并报表利润总额影响数 16,586.25 万元（合并报表利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日